(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



. I TORIC CONTROL I CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTRO

(43) 国際公開日 2004 年9 月10 日 (10.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/076027 A1

(51) 国際特許分類7: **B01D 39/20**, B01J 35/04, B01D 53/86, B01J 32/00, 23/42

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/002373

(22) 国際出願日:

2004年2月27日(27.02.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-053724 2003 年2 月28 日 (28.02.2003) JF

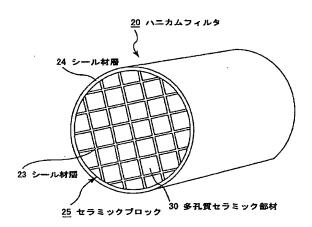
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): イビデン株式会社 (IBIDEN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5030917 岐阜県大垣市神田町 2 丁目 1 番地 Gifu (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 尾久 和丈 (OGYU, Kazutake) [JP/JP]; 〒5010601 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社内 Gifu (JP). 大野 一茂 (OHNO, Kazushige) [JP/JP]; 〒5010601 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社内 Gifu (JP). 工藤 篤史(KUDO, Atsushi) [JP/JP]; 〒5010601 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社内 Gifu (JP).
- (74) 代理人: 小川 順三 . 外(OGAWA, Junzo et al.); 〒 1040061 東京都中央区銀座 2 丁目 8 番 9 号 木挽館 銀座 ピル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

(54) Title: CERAMIC HONEYCOMB STRUCTURE

(54) 発明の名称: セラミックハニカム構造体



20...HONEYCOMB FILTER 23...SEAL MATERIAL LAYER 25...CERAMIC BLOCK

L LAYER 30...POROUS CERAMIC MEMBER

24...SEAL MATERIAL LAYER

(57) Abstract: A ceramic honeycomb structure, comprising one columnar porous ceramic member or the combination of a plurality of columnar porous ceramic members which is formed by longitudinally arranging a large number of through-pores parallel with each other through partition walls and sealing either one end part of these through-pores, characterized in that the partition walls forming the structure has a surface roughness of 10 μm or higher in maximum height rough Rz specified in JIS B 0601-2001, an average pore diameter of 5 to 100 μm when a pore distribution is measured by the mercury penetration method, and where the ratio of the pores with pore diameters of 0.9 to 1.1 times the average pore diameter to a total pore volume is A% and the thickness of the partition walls is B (μm), the requirement of the following expression can be satisfied. A ≥ 90 - B/20 or A ≤ 100 - B/20. Thus, the effective ceramic honeycomb structure having excellent pressure loss and collecting efficiency and high catalyst reactivity can be provided.

(57) 要約: 壁部を隔てて多数の貫通孔が長手方向に並設され、これらの貫通孔のどちらか一方の端部が封止されてなる、柱状の多孔質セラミック部材の1つまたは複数個の組み合わせからなるセラミックハニカム構造体である。 この構造体を形造っている隔壁は、JIS B 0601-2001に規定された最大高さ粗さRzが10μm以上の表

[続葉有]

WO 2004/076027



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH,

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

面粗さを有し、かつ、水銀圧入法により細孔分布を測定したときの平均細孔径の大きさが $5\sim100\,\mu$ mで、その平均細孔径の $0.9\sim1.1$ 倍の細孔径をもつ細孔の全細孔容積に対する割合を $A.99\sim1.1$ にからい、次式の関係 $A.99\sim1.1$ をしたとき、これらが、次式の関係 $A.99\sim1.1$ をしたときの平均細孔径の大きさが $A.99\sim1.1$ をしたとき、これらが、次式の関係 $A.99\sim1.1$ をしたときない。



明 細 書 セラミックハニカム構造体

技術分野

5 本発明は、ディーゼルエンジン等の内燃機関から排出される排気ガス中のパティキュレート等を除去するためのフィルタ等として用いるのに有効なセラミックハニカム構造体に関するものである。

背景技術

20

10 バス、トラック等の車両や建設機械等の内燃機関から排出される排気ガスは、 その中に環境や人体に害を及ぼすパティキュレートを含有しており、そうしたパ ティキュレートを除去する技術が求められている。例えば、そうした技術の1つ として、排気ガスを多孔質セラミック部材中に通過させることによって、パティ キュレートを捕集し、除去する図1に示すような排気ガス浄化用ハニカム構造体 15 (フィルタ)がある。

この排気ガス浄化用ハニカム構造体の一例としては、図2に示すような、柱状の多孔質セラミック部材(ユニット)30の複数個を、シール材層23を介して組み合わせてセラミックブロック25を構成し、そしてこのセラミックブロック25の周囲に排気ガス漏洩防止用シール材層24を形成してセラミックハニカムフィルタ20としたものがある。前記多孔質セラミック部材30は、排気ガスが長手方向に並設された多数の貫通孔31どうしを隔てる隔壁33中を通過する(ウオールフロー)ときに、この隔壁にて前記パティキュレートを捕集することで、フィルタとして機能するようになっている。

多孔質セラミック部材(ユニット)30に形成された貫通孔31は、図2(b) 25)に示すように、排気ガスの入口側又は出口側の端部のいずれか一方が封止材32により目封じされ(好ましくは、市松模様状)、一の貫通孔31の一方の端部から流入した排気ガスは、この貫通孔31を隔てる隔壁33を通過した後、隣り

20

25



の貫通孔31の他方の端部から流出するようになっている。

なお、外周に設けられたシール材層 2 4 は、上述したように、ハニカムフィルタ 2 0 を内燃機関の排気通路に設置した際、排気ガスがセラミックプロック 2 5 の外周部から漏れ出すのを防止する目的で設けられているものである。

5 このようなセラミックハニカムフィルタ20は、現在、耐熱性に優れ、再生処理が容易であることから、大型車両やディーゼルエンジン搭載車両等に使用されている。

排気ガス浄化用ハニカムフィルタ20は、従来、多孔質焼結体(隔壁)に生成 した細孔の細孔径や細孔分布を調整したり、壁厚と細孔分布とを調整することで、 捕集効率、圧力損失を調整するものが主流である。

例えば、日本国特許第3272746号公報(以下、「文献1」)には、平均 細孔径が $1\sim15\mu$ mの範囲であって、細孔径を常用対数で表した細孔径分布の 標準偏差が0.20以下であるディーゼルパティキュレートフィルタが開示され ている。

15 また、国際公開WO02/26351号(以下、「文献2」)には、平均細孔径が $10\sim250\mu$ mであり、細孔径を常用対数で表した細孔径の標準偏差が0.40以下である触媒担持フィルタが開示されている。

また、日本国特開2001-269522号公報(以下、「文献3」)には、 過大な細孔が多い材料を用いてフィルタを作製するときは壁厚を厚くし、小さい 細孔が多い材料を用いてフィルタを作製するときは壁厚を薄くしたセラミックス 焼結体フィルタが開示されている。

さらに、日本国特開 2003-1029 号公報(以下、「文献 4」)には、セル壁の気孔率が $55\sim75\%$ 、平均細孔径が $10\sim40\mu$ m、表面粗さ(最大高さRy)が 10μ m以上である多孔質セラミックハニカムフィルタが開示されている。

しかしながら、文献1、2に開示された排気ガスフィルタは、フィルタの細孔 径分布があまりにも均一に揃っているために、表面粗さが小さくなる傾向があっ



た。この場合、表面粗さが小さいと、触媒コーティング層の表面粗さもまた同様 に小さなものとなるため、触媒コーティング層とパティキュレートとの反応サイ トが少なくなって、酸素の供給が不十分となり、ひいては、触媒反応が不十分な ものになるという問題があった。

5 また、文献3に開示されたセラミックスフィルタは、細孔の分布量と壁厚が規定されており、薄い壁に対しては細かい細孔、厚い壁に対して大きい細孔を設けることが開示されているが、略同じような細孔を均一な密度で分散させているために、実質的には、表面粗さは、文献1、2と同様に、小さいものであった。

さらに、文献4に開示されたハニカムフィルタは、細孔分布について検討して 10 いないために圧力損失等に対する対策が不十分である。

発明の開示

15

20

25

本発明は、従来技術が抱えている上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、圧力損失と捕集効率に優れると共に、触媒反応性の高い有効なセラミックハニカム構造体の構造を提案することにある。

発明者らは、上記目的を実現するために、セラミックハニカム構造体における細孔分布を調整すべく、加えられる造孔材を変更する実験を繰り返して行った結果、水銀圧入法で測定した細孔分布が同程度の数値範囲であっても、隔壁の表面粗さや隔壁の厚みによってパティキュレートの燃焼特性に変化があることを知見した。

そこで、発明者らは、隔壁の表面粗さと隔壁の厚みとの関連において、細孔分布を特定化したセラミックハニカム構造体によれば、たとえ隔壁表面に触媒を担持した場合でも、表面粗さが幾分小さくなるものの、パティキュレートの捕集効率の低下や圧力損失の増大を招くことがないという知見を得、このような知見に基づいて、本発明を完成させた。

すなわち、本発明のセラミックハニカム構造体は、

壁部を隔てて多数の貫通孔が長手方向に並設され、これらの貫通孔のどちらか 一方の端部が封止されてなる、柱状の多孔質セラミック部材の1つまたは複数個

10

15

25



の組み合わせからなるセラミックハニカム構造体についてこの構造体を形造って・ いる前記隔壁が、JIS B 0601-2001 に規定された最大高さ粗さ Rz で10μm以 上の表面粗さを有し、かつ、水銀圧入法により細孔分布を測定したときの平均細 孔径の大きさが $5\sim100\mu$ mで、その平均細孔径の $0.9\sim1.1$ 倍の細孔径 をもつ細孔の全細孔容積に対する割合をΑ(%)とし、前記隔壁の厚さをΒ(μ m)としたとき、これらが、次式の関係;

 $A \ge 90 - B/20$, $\pm k + A \le 100 - B/20$

を満たすものであることを特徴とする。

なお、本発明は、従来技術のように、単に水銀圧入法によって測定した細孔分 布のみを制御することにより、圧力損失や捕集効率を調整する技術ではない。そ の理由は、単に隔壁表面の細孔分布を調整するだけでは、触媒をコーティングし た場合、上述したように、その隔壁表面の凹凸が不足し、触媒の反応性を悪くす るためである。

一般に、隔壁の細孔分布の値は、たとえその数値が同一であったとしても、表 面に浅い細孔のみがある場合(図4(b))と、極端に深い細孔と浅い細孔とが 混在しているような場合(図4(a))とでは、フィルタの性能に大きな差があ る場合がある。例えば、隔壁表面の細孔の深さにあまり差がないハニカム構造体 の表面に、触媒コーティングを行なうと、(図3(b))の場合は、触媒コーテ ィング層(以下、「触媒コート層」という)が細孔が埋め尽くされてしまい、該 構造体表面が完全に塞がれてしまうからである。 20

このことから、本発明にかかるハニカムフィルタ用セラミック部材としては、 壁厚に応じた細孔分布を規定することに加え、触媒コーティング後の触媒の反応 性を高めるために、表面粗さ Rz をも規定することにしたのである。

本発明において、多孔質セラミック部材の貫通孔を仕切っている壁部、即ち隔 壁表面の粗さは、JIS B 0601-2001に規定された最大高さ粗さ R z で100μm以下であることが好ましく、また、貫通孔を隔てる前記隔壁表面 には、触媒のコーティング層が形成されることが好ましく、多孔質セラミック部

10

15

20

25



材の複数個の組み合わせに際し、該部材どうしの間にシール材層を介在させて複数個を結束したものが好ましく、炭化珪素質セラミックであることが好ましく、車両の排気ガス浄化装置用フィルタとして使用されるものであることが好ましい。 以下、本発明にかかるセラミックハニカム構造体の構成について、具体的に説明する。

本発明の第1のものは、前記隔壁は、JIS B 0601-2001に規定された最大高さ粗さ Rz 表示で10 μ m以上の表面粗さを有し、かつ、水銀圧入法により細孔分布を測定したときの平均細孔径が5~100 μ mで、その平均細孔径の0.9~1.1倍の細孔径を有する細孔の全細孔容積に対する割合をA(%)とし、前記隔壁の厚さをB(μ m)としたときに、これらが、次式の関係;A≥90-B/20

を満たすことを特徴とするセラミックハニカム構造体である。

上記式 (A≥90-B/20) は、隔壁の厚みと細孔分布とは一定の関係が成立することを表わしており、たとえば、壁厚が薄くなるほど、平均細孔径に対してバラツキの少ない比較的均一な細孔にすることが望ましく、逆に壁厚が厚くなると、平均細孔径に対してバラツキの大きい幾分不均一な細孔径分布にすることが許されることを意味している。このような基準で、隔壁を形成すると、パティキュレート捕集効率、圧力損失の各特性値を向上させることができる。

なぜなら、メカニズムは定かではないが、細孔分布を均一にすると、細孔径の 違いによる排気ガス流の乱れが生じにくくなり、その結果として捕集効率が上が りかつ圧力損失も低減する。しかも、壁内の排気ガスの流量に差が生じることが なくなり、全体的に均一に捕集できる結果、パティキュレートが漏れにくくなっ て捕集効率が一層向上するのではないかと考えられる。

また、パティキュレート(すす)の捕集効率というのは、薄い壁厚の場合は壁 表面のみにて捕集するが、厚い壁厚のものにおいては、壁の表面のみならず内部 でも捕集することができるから、この場合、パティキュレートの壁表面に付着す るパティキュレート層が薄くなることから、捕集効率が上がるだけでなく全体と

15

20

25



しての圧力損失も低減するようになる。

次に、触媒との反応効率に着目すると、隔壁内細孔径分布を均一にすると、細孔径の違いによる排気ガス流の乱れがなくなるために、排気ガス流量の差がなくなり、全体的に均一な反応が期待できる。また、この反応効率は、壁厚にも影響を受ける。即ち、薄い壁厚においては壁表面で反応させ、厚い壁厚においては壁内部にまで反応させることが可能になる。従って、壁厚は厚くなればなるほど、パティキュレートや排気ガスが触媒コート層上の触媒と接触する確率が高くなるため反応性が向上する。

この意味において、本発明では、壁厚と細孔径分布とを上記各式に基づいて決 10 定することにしたのである。

次に、本発明においては、最大高さ粗さで表示される隔壁の表面粗さ Rz を1 0 μ m以上にすることが必要である。一般に、多孔体は、セラミック粒子自体に起因する表面粗さ (凹凸) が存在するが、その表面粗さは小さいものであった。ところで、パティキュレートは、炭素微粒子、サルフェート等の硫黄系微粒子、高分子量炭化水素微粒子等によって構成されるものであって、粒子径が20~700m であっても、凝集することで、0.1~10μm程度の2次粒子となっているものが多い。従って、隔壁表面の表面粗さが小さいと、前記パティキュレートが多孔体を構成するセラミック粒子の隙間を埋め、その表面の細孔中に細密充填するような状態で蓄積されるので、壁表面の凹凸が実質的になくなってしまい、圧力損失が高くなる。しかも、再生によって、圧力損失を下げようとしても、凝集して反応しにくくなったパティキュレートが、細孔中に細密充填されているため、その再生反応が起こりにくいという問題がある。

そこで、本発明では、再生時反応性を良くするために、表面粗さを比較的に大きくすることにした。このことにより、メカニズムは定かではないものの、排気ガスに多種多様な流れが生じ、パティキュレートの細密充填を起こりにくくすると考えられる。また、排気ガスに多種多様な流れを生じさせることで、ガスの流出入が激しくなって酸素等の供給が起こりやすくなり、触媒反応の起こりやすい

20

25



セラミック部材を作製することができると考えられる。

なお、セラミック部材の表面粗さを比較的大きくするには、触媒をコートした 後の壁部の表面粗さを比較的大きくすればよい。

本発明の第2のものは、前記壁部は、JIS B 0601-2001に規定 5 された最大高さ粗さ Rz が10 μ m以上の表面粗さを有し、かつ、水銀圧入法に より細孔分布を測定したときの、平均細孔径が5~100 μ mで、その平均細孔径の0.9~1.1倍の細孔径を有する細孔の全細孔容積に対する割合をA(%) とし、前記壁厚の厚さをB(μ m)としたとき、これらが次式の関係; $A \le 100-B/20$

10 を満たすことを特徴とするセラミックハニカム構造体である。

上記式 (A≤100-B/20) は、第1の発明と同様に、捕集効率と圧力損失に与える隔壁の厚みと細孔分布との関係を示しており、たとえば、壁厚が薄くなるほど、平均細孔径に対して、バラツキの少ない比較的均一な細孔分布にすることが望ましく、逆に壁厚が厚くなると、平均細孔径に対して、バラツキの大きい幾分不均一な細孔分布にすることが好ましいことを意味している。ただし、この場合、第1の発明の式とは異なり、壁厚に対する細孔分布があまりにも均一すぎると好ましくないことから、これを補正した点に特徴がある。

即ち、細孔分布があまりにも、均一になりすぎると、メカニズムは定かではないが、エンジンによって同時期に発生した同じ形状をもったパティキュレートが、瞬間的に多孔質を構成する粒子の細孔を均一に埋めるように蓄積されてしまい、圧力損失が急に高くなると共に、壁表面の凹凸がなくなるように蓄積されて圧力損失が高くなるものと考えられる。

そこで、本発明では、細孔径にある程度のバラツキを与えることで、部分的な 細孔の不均一さを意図的に作ることが有効であるとの知見に基づき、上記式に想 到したのである。このように、細孔の細孔径にある程度のバラツキもたせた時、 捕集効率、圧力損失を一層向上させることができると共に、触媒コート層を形成 したときの反応性についても向上させることができると考えられる。

10

15



本発明では、上記表面粗さ Rz を 100μ m以下にすることが好ましい場合がある。

上述した第1発明および第2発明においては、壁厚が薄くなるほど、平均細孔径に対して均一な細孔径とし、逆に壁厚が厚くなると、平均細孔径に対して幾分不均一な細孔分布をもつセラミックハニカム構造体とした。

しかし、表面粗さ Rz が 100μ mより大きいものだと、穴径が細くて非常に深い凹部(谷)、穴径が細くて非常に高い凸部(山)の、少なくとも 2 種の細孔が存在するものになる。その結果、凹部(谷)の奥深くにまで、パティキュレートが薄く均一に蓄積されれば、第 1 発明に述べたことと同様に、反応性が向上すると考えられる。しかし、パティキュレートの粒子径が通常 $20\sim700\,\mathrm{nm}$ であっても、凝集することで、 $0.1\sim10\,\mu$ m程度の 2 次粒子となっていることが多く、このことから薄く均一に捕集すること自体が困難となり、凹部(谷)の途中で、パティキュレートの凝集した 2 次粒子が、凹部を塞ぐように充填吸着され、表面粗さを小さくする。そのため、表面粗さを規定した本発明の意義が失われ、従来技術のように、圧力損失が高くなり、反応性が悪くなると考えられる。

また、本発明においては、隔壁表面に触媒コート層を形成する場合、細孔分布が小さく抑えられている上に、前記表面粗さ Rz が100 μ mより大きいものになると、フィルタの細孔の奥深くまで、触媒コート層が形成されず、コーティングが生じてしまい、結果的に、反応性の悪いものになってしまう。

20 なお、本発明にかかるセラミックハニカム構造体は、多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設された柱状の多孔質セラミック部材を含んで構成されているが、上記多孔質セラミック部材は、多数の貫通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設された柱状の多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束されることにより構成されていてもよく(以下、「集合体型ハニカムフィルタ」という)、25 全体が一体として形成されたセラミック部材から構成されていてもよい(以下、

全体が一体として形成されたセラミック部材から構成されていてもよい(以下、「一体型ハニカムフィルタ」という)。

上記集合体型ハニカムフィルタの場合、壁部は、多孔質セラミック部材の貫通



孔を隔てる隔壁と、多孔質セラミック部材の外壁及び多孔質セラミック部材間の接着材層として機能しているシール材層とから構成されており、上記一体型ハニカムフィルタの場合、一種類の隔壁のみにより構成されている。

5 図面の簡単な説明

10

第1図は、本発明のセラミックハニカム構造体をハニカムフィルタに適用した一例を模式的に示した斜視図である。

第2図(a)は、第1図に示したハニカムフィルタを構成する多孔質セラミック 部材 (ユニット) の一例を模式的に示した斜視図であり、第2図(b)は、多孔質セラミック部材のA-A線断面図である。

第3図(a)は、本発明のセラミックハニカム構造体をハニカムフィルタの別の形態に適用した一例を模式的に示した斜視図であり、第3図(b)は、第3図(a)に示したフィルタのB-B線断面図である。

第4図は、本発明のハニカムフィルタの隔壁表面の粗さを説明する図である。

15 第5図は、実施例1に係るフィルタにおける細孔分布割合と圧力損失との関係 を示すグラフである。

第6図は、実施例1に係るフィルタにおける細孔分布割合と捕集効率との関係 を示すグラフである。

第7図は、実施例1に係るフィルタにおける表面粗さと捕集効率との関係を示20 すグラフである。

第8図は、実施例1に係るフィルタにおける表面粗さと再生率との関係を示す グラフである。

第9図は、実施例1に係るフィルタにおける表面粗さと捕集効率との関係を示すグラフである。

25 第10図は、実施例1に係るフィルタにおける表面粗さと再生率との関係を示すグラフである。

第11図は、実施例2に係るフィルタにおける細孔分布割合と圧力損失との関



係を示すグラフである。

第12図は、実施例2に係るフィルタにおける細孔分布割合と捕集効率との関係を示すグラフである。

第13図は、実施例2に係るフィルタにおける表面粗さと捕集効率との関係を 5 示すグラフである。

第14図は、実施例2に係るフィルタにおける表面粗さと再生率との関係を示すグラフである。

第15図は、実施例2に係るフィルタにおける表面粗さと捕集効率との関係を 示すグラフである

10 第16図は、実施例2に係るフィルタにおける表面粗さと再生率との関係を示すグラフである。

第17図は、実施例3に係るフィルタにおける細孔分布割合と圧力損失との関係を示すグラフである。

第18図は、実施例3に係るフィルタにおける細孔分布割合と捕集効率との関 15 係を示すグラフである。

第19図は、実施例3に係るフィルタにおける表面粗さと捕集効率との関係を 示すグラフである。

第20図は、実施例3に係るフィルタにおける表面粗さと再生率との関係を示すグラフである。

20 第21図は、実施例3に係るフィルタにおける表面粗さと捕集効率との関係を 示すグラフである

第22図は、実施例3に係るフィルタにおける表面粗さと再生率との関係を示すグラフである。

25 発明を実施するための最良の形態

図1は、本発明のハニカム構造体の一例である集合体型ハニカムフィルタの具体例を模式的に示した斜視図であり、図2(a)は、図1に示したハニカムフィ

10



ルタを構成する多孔質セラミック部材の一例を模式的に示した斜視図であり、(b)は、多孔質セラミック部材のA-A線断面図である。

図1及び図2に示したように、本発明のセラミックハニカム構造体(以下、「ハニカムフィルタ」という) 20は、多孔質セラミック部材30がシール材層23を介して複数個結束されてセラミックブロック25を構成し、このセラミックブロック25の周囲には、排気ガスの漏れを防止するためのシール材層24が形成されているものである。

また、この多孔質セラミック部材30は、その長手方向に多数の貫通孔31が 並設されており、排気ガス入口側又は出口側の端部のいずれかが封止材32によ り封止され、これらの貫通孔31同士を隔てる隔壁33がフィルタとして機能す るようになっている。

このような構成のハニカムフィルタ20がディーゼルエンジン等の内燃機関の 排気通路にフィルタとして設置され、内燃機関より排出された排気ガスのパティ キュレートは、このハニカムフィルタ20を通過する際に隔壁23により補足さ れ、排気ガスが浄化される(ウォールフロータイプ)。

図1に示したハニカムフィルタ20では、形状は円柱状であるが、本発明のハ ニカム構造体は、円柱状に限定されることはなく、例えば、楕円柱状や、三角、四 角、六角等の角柱状等であってもよい。

本発明にかかるハニカム構造体において、多孔質セラミック部材の材料として 20 は、例えば、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化チタン等の窒化 物セラミック、炭化珪素、炭化ジルコニウム、炭化チタン、炭化タンタル、炭化 タングステン等の炭化物セラミック、アルミナ、ジルコニア、コージュライト、ムライト等の酸化物セラミック等が用いられるが、これらのなかでは、耐熱性が 大きく、機械的特性に優れ、かつ、熱伝導率も大きい炭化珪素が望ましい。

25 さらに、上記セラミックとしては、金属珪素を配合した珪素含有セラミック、 珪素や珪酸塩化合物で結合されたセラミックなども用いることができる。

また、本発明における「炭化珪素質セラミック」とは、炭化珪素を主成分とす

20

25



るセラミックであって、炭化珪素のみで構成されるものだけではなく、炭化珪素 を金属や結晶質、非晶質の化合物で結合させた構成のものも含まれる。

上記多孔質セラミック部材は、その気孔率(細孔率)が20~80%程度のも

のであることが望ましく、50~70%がより望ましい範囲である。その理由は、 5 気孔率が20%未満であると、ハニカムフィルタがすぐに目詰まりを起こすこと があり、一方、気孔率が80%を超えると、多孔質セラミック部材の強度が低下 して容易に破壊されるためである。触媒付与時には、圧力損失の上昇が激しくな るので、50~70%にすることが望ましい。

上記気孔率は、水銀圧入法、アルキメデス法及び走査型電子顕微鏡 (SEM) 10 による測定等、従来公知の方法により測定することができる。

上記多孔質セラミック部材の平均細孔径(直径)は、 $5\sim100\mu$ mであることが望ましい。その理由は、平均細孔径が 5μ m未満だと、パティキュレートが容易に目詰まりを起こすことがあり、一方、平均細孔径が 100μ mを超えると、パティキュレートが細孔を通り抜けてしまい、該パティキュレートを捕集することができず、フィルタとして機能することができないためである。

このような多孔質セラミック部材を製造する際に使用するセラミックの粒径としては、特に限定されないが、後の焼成工程で収縮が少ないものが望ましく、例えば、 $0.3\sim50\mu$ m程度の平均粒径を有する粉末100 重量部と、 $0.1\sim1.0\mu$ m程度の平均粒径を有する粉末 $5\sim65$ 重量部とを組み合わせたものが望ましい。上記粒径のセラミック粉末を上記配合で混合することで、多孔質セラミック部材を製造することができるからである。

本発明において、ハニカム構造体はパティキュレートを捕集するために、両端 部を封止された構造となっている。また、封止材は、多孔質セラミックからなる ものであることが望ましい。

本発明にかかるハニカムフィルタにおいて、上記封止材は、上記多孔質セラミック部材と同じ多孔質セラミックを用いることが好ましい。それは、両者の接着 強度を高くすることができるとともに、封止材の気孔率を上述した多孔質セラミ

15



ック部材と同様に調整することで、上記多孔質セラミック部材の熱膨張率と封止 材の熱膨張率との整合を図ることができ、製造時や使用時の熱応力によって封止 材と隔壁との間に隙間が生じたり、封止材や封止材に接触する部分の隔壁にクラ ックが発生したりすることを防止することができるからである。

上記封止材が多孔質セラミックからなる場合、その材料としては、例えば、上述した多孔質セラミック部材を構成するセラミック材料と同様の材料を用いることができる。

この封止材は、セラミック粉体をスラリー状にしたものを充填することによって形成することもできるし、一旦製作した封止片を接合して封止材とすることも可能である。

本発明のフィルタにおいて、シール材層23は、多孔質セラミック部材20相互間、そしてシール材層24は、セラミックブロック25の外周に形成される。 多孔質セラミック部材30間に形成されたシール材層23は、複数の多孔質セラミック部材30同士を結束する接着剤として機能し、一方、セラミックブロック15の外周に形成されたシール材層24は、本発明によるフィルタ20を内燃機関の排気通路に設置した際、セラミックブロック25の外周から排気ガスが漏れ出すことを防止するための封止材として機能する。

上記シール材層を構成する材料としては、例えば、無機パインダ、有機パインダ ダ、無機繊維及び/または無機粒子からなるもの等が用いられる。

20 上述した通り、本発明のフィルタにおいて、シール材層は、多孔質セラミック 部材の相互間、またはセラミックブロックの外周に形成されているが、これらの シール材層は、同じ材料からなるものであってもよく、異なる材料からなるもの であってもよい。 さらに、上記シール材層が同じ材料からなるものである場合、 その材料の配合比は同じものであってもよく、異なるものであってもよい。

25 上記無機バインダとしては、例えば、シリカゾル、アルミナゾル等が用いられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記無機バインダのなかでは、シリカゾルが望ましい。

20

25



上記有機バインダとしては、例えば、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等が用いられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記有機バインダのなかでは、カルボキシメチルセルロースが望ましい。

5 上記無機繊維としては、例えば、シリカーアルミナ、ムライト、アルミナ、シリカ等のセラミックファイバー等が用いられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記無機繊維のなかでは、シリカーアルミナファイバが望ましい。

上記無機粒子としては、例えば、炭化物、窒化物等が用いられ、具体的には、 10 炭化珪素、窒化珪素、窒化硼素等からなる無機粉末又はウィスカー等が用いられ る。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記無機粒子 のなかでは、熱伝導性に優れる炭化珪素が望ましい。

上記シール材層23は、緻密体からなるものであってもよく、その内部への排気ガスの流入が可能なように、多孔質体であってもよいが、シール材層24は、 緻密体からなるものであることが望ましい。シール材層24は、フィルタ20を 内燃機関の排気通路に設置した際、セラミックブロック25の外周から排気ガス が漏れ出すことを防止する目的で形成されているからである。

図3(a)は、本発明にかかるハニカムフィルタの一例である一体型フィルタの具体例を模式的に示した斜視図であり、同図(b)は、そのBーB線断面図である。

図3 (a) に示したように、ハニカムフィルタ10は、多数の貫通孔11が壁部13を隔てて長手方向に並設された柱状の多孔質セラミックブロック15を含んで構成されている。

また、この柱状の多孔質セラミックブロック15は、その長手方向に多数の貫通孔11が並設されており、排気ガス入口側又は出口側の端部のいずれかが充填材12により封止され、これらの貫通孔11同士を隔てる隔壁13がフィルタとして機能するようになっている。

20

25



このハニカムフィルタ10では、多孔質セラミックブロック15が焼結により 製造された一体構造のものである他は、前記フィルタ20と同様に構成されてお り、流入した排気ガスは、貫通孔同士を隔てる壁部13を通過した後、流出する ようになっている。

本発明にかかるハニカムフィルタ10において、柱状の多孔質セラミックブロック15の気孔率(細孔率)は、20~80%であることが望ましく、50~70%の範囲が更に望ましい。その理由は、多孔質セラミックブロック15の気孔率が20%未満であると、フィルタ10がすぐに目詰まりを起こすことがあり、一方、多孔質セラミックブロック15の気孔率が80%を超えると、フィルタ10の強度が低下して容易に破壊されることがあるためである。とくに、触媒付与時には、圧力損失の上昇が激しくなるので、50~70%にすることが望ましい。

上記多孔質セラミックブロック15の大きさとしては、特に限定はなく、使用する内燃機関の排気通路の大きさ等を考慮して決定する。また、その形状としては、柱状であれば特に限定されず、例えば、円柱状、楕円柱状、角柱状等の形状とすることができるが、通常、図3に示したように、円柱状のものがよく用いられる。

多孔質セラミックブロック15を構成する多孔質セラミックとしては、例えば、コージェライト、アルミナ、シリカ、ムライト等の酸化物セラミック、炭化ケイ素、炭化ジルコニウム、炭化チタン、炭化タンタル、炭化タングステン等の炭化物セラミック、及び、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化チタン等の窒化物セラミックが用いられるが、通常、コージェライト等の酸化物セラミックが使用される。安価に製造することができるとともに、比較的熱膨張係数が小さく、使用中に酸化されることがないからである。

多孔質セラミックブロック 15 の平均細孔径は、 $5\sim100$ μ m程度であることが望ましい。その理由は、平均細孔径が 5 μ m未満だと、パティキュレートが容易に目詰まりを起こすことがあり、一方、平均細孔径が 100 μ mを超えると、パティキュレートが細孔を通り抜けてしまい、該パティキュレートを捕集するこ

25



とができず、フィルタとして機能することができないためである。

このようなハニカムフィルタ10における封止材は、多孔質セラミックからなるものであることが望ましい。封止材を多孔質セラミックブロック15と同じ多孔質セラミックとすることで、両者の接着強度を高くすることができるとともに、封止材の気孔率が上述した条件を満たすように調整することで、多孔質セラミックブロック15の熱膨張率と封止材の熱膨張率との整合を図ることができ、製造時や使用時の熱応力によって封止材と壁部13との間に隙間が生じたり、封止材

や封止材に接触する部分の壁部13にクラックが発生したりすることを防止することができる。

10 上記封止材が多孔質セラミックからなる場合、その材料としては、特に限定されないが、例えば、上述した多孔質セラミックブロック15を構成するセラミック材料と同様の材料を挙げることができる。なお、封止材は、セラミック粉体をスラリー状にしたものを充填することによって形成することもできるし、一旦製作した封止片を接合して封止材とすることも可能である。

15 図1および図3に示したような構成からなる本発明にかかるハニカムフィルタ において、貫通孔の長手方向に垂直な断面(以下、単に断面という)の形状は、
多角形であることが望ましい。

本発明において、この貫通孔は断面を4角形、5角形、8角形等の多角形あるいは台形としてもよく、また、種々の多角形を混在させたものであってもよい。

20 A. 次に、本発明にかかるハニカムフィルタの製造方法の一例について説明する。

a. 本発明にかかるハニカムフィルタが、図3に示したような、その全体が一の焼結体から構成された一体型フィルタである場合、まず、上述したようなセラミックを主成分とする原料ペーストを用いて押出成形を行い、図3に示したフィルタ10と略同形状のセラミック成形体を作製する。

上記押出成形では、押出成形機の先端部分に設けられ、多数の細孔が形成された金属製のダイスから上記原料ペーストを連続的に押し出し、所定の長さに切断

15

25



することで、セラミック成形体を作製する。このハニカム成形体の製造に当っては、上記ダイスの成形細孔や、スリット等の壁面に研磨処理等を行なうことによって、この成形体の表面粗度を100 μ m以下に調整する。その理由は、上記ダイスの成形細孔、およびスリットの壁面は、押出成形において原料ペーストが直接接触する部分であり、その壁面の表面粗度が大きいと、作製するセラミック成形体の貫通孔にある隔壁表面の表面粗度が大きなものとなり、後工程を経て製造するハニカムフィルタの貫通孔にある隔壁表面の表面粗度を調整することが難しくなる。

本発明においては、さらに、隔壁表面の凹凸の形状は、造孔作用をもつ造孔材のアスペクト比を調整することによって、調整することが望ましい。

なお、隔壁表面の凹凸の形状は、上記原料ペーストの粘度、各材料の粒径、配合比等を調整することによっても調整が可能である。上記原料ペーストは、製造後の多孔質セラミックブロックの気孔率が20~80%となるようなものであれば特に限定されず、例えば、上述したようなセラミックからなる粉末にバインダ及び分散媒液を加えたものを用いることができる。

上記バインダとしては、例えば、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリエチレングリコール、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等を用いることができる。このバインダの配合量は、通常、セラミック粉末100重量部に対して、1~10重量部程度が望ましい。

20 上記分散媒液としては、例えば、ベンゼン等の有機溶媒;メタノール等のアル コール、水等を用いることができる。この分散媒液は、原料ペーストの粘度が一 定範囲内となるように、適量配合される。

上記セラミック粉末、バインダおよび分散媒液は、アトライター等で混合され、 ニーダー等で充分に混練した後、押出成形して上記セラミック成形体を作製する。 また、上記原料ペーストには、必要に応じて成形助剤を添加してもよい。

上記成形助剤としては、例えば、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸 石鹸、ポリアルコール等が用いられる。この原料ペーストには、必要に応じて酸

20



化物系セラミックを成分とする微小中空球体であるバルーンや、球状アクリル粒子、グラファイト等の造孔剤を添加してもよい。

上記バルーンとしては、例えば、アルミナバルーン、ガラスマイクロバルーン、 シラスバルーン、フライアッシュバルーン (FAバルーン) 及びムライトバルー ・ ン等が用いられる。これらのなかでは、フライアッシュバルーンが望ましい。

- b. 次に、上記セラミック成形体は、マイクロ波乾燥機、熱風乾燥機、誘電乾燥機、減圧乾燥機、真空乾燥機及び凍結乾燥機等を用いて乾燥させた後、所定の貫通孔に封止材となる封止材ペーストを充填し、上記貫通孔に目封じする封口処理を施す。上記封止材ペーストとしては、後工程を経て製造される封止材の気孔
- 10 率が20~80%となるようなものであれば特に限定されず、例えば、上記原料ペーストと同様のものを用いることができるが、上記原料ペーストで用いたセラミック粉末に潤滑剤、溶剤、分散剤及びバインダを添加したものであることが望ましい。上記封口処理の途中で封止材ペースト中のセラミック粒子が沈降することを防止することができるからである。
- 15 c. 次に、上記封止材ペーストが充填された乾燥セラミック成形体に、所定の 条件で脱脂、焼成を行うことにより、多孔質セラミックからなり、その全体が一 の焼結体から構成されたフィルタを製造する。

本発明では、表面粗さを大きくするために、上記乾燥セラミック成形体の脱脂 及び焼成の条件を調整する。そのためには、上記の脱脂焼成時において、セラミ ック部材から、造孔材、成形助剤等が揮発し、細孔を生じさせることもあるが、 その際貫通孔内に、十分な、雰囲気ガスを通過させることが必要である。

- B. さて、本発明にかかるハニカムフィルタが、図1に示したような、多孔質 セラミック部材がシール材層を介して複数個結束されて構成された集合体型フィ ルタの製造方法の一例について説明する。
- 25 a. 上述したセラミックを主成分とする原料ペーストを押出成形によって、図 2 に示した多孔質セラミック部材 3 0 のような形状の生成形体に作製する。上記 , 原料ペーストは、上述した集合体型ハニカムフィルタにおいて説明した原料ペー

10

15

20



ストと同様のものを挙げることができる。

- b. 次に、上記生成形体を、マイクロ波乾燥機等を用いて乾燥させて乾燥体とした後、該乾燥体の所定の貫通孔に封止材となる封止材ペーストを充填し、上記 貫通孔を目封じする封口処理を施す。上記封止材ペーストは、上述した一体型フィルタにおいて説明した封止材ペーストと同様のものを用いることができ、上記 封口処理は、封止材ペーストを充填する対象が異なるほかは、上述した一体型フィルタの場合と同様の方法で行うことができる。
- c. 次に、上記封口処理を経た乾燥体を、所定の条件下で脱脂および焼成することによって、複数の貫通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設された多孔質セラミック部材を製造することができる。このときも、上述した一体型フィルタの場合と同様の方法を用いることができる。
 - d. 次に、シール材層23となるシール材ペーストを均一な厚さで塗布して、 順次、他の多孔質セラミック部材30を積層する工程を繰り返し、所定の大きさ の角柱状の多孔質セラミック部材30の積層体を作製する。上記シール材ペース トを構成する材料としては、上述した本発明のフィルタにおいて説明した通りで あるので、ここではその説明を省略する。
 - e. 次に、この多孔質セラミック部材30の積層体を加熱してシール材ペースト層を乾燥、固化させてシール材層24とし、その後、例えば、ダイヤモンドカッター等を用いて、その外周部を図1に示したような形状に切削することで、セラミックブロック25を作製する。

そして、セラミックブロック25の外周に上記シール材ペーストを用いてシール材層23を形成することで、多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束されて構成されたフィルタを製造することができる。

一般に、上述したように製造したハニカムフィルタ10は、ディーゼルエンジン の排気系に装着して一定期間使用すると、該ハニカムフィルタ10の壁部(隔壁))には、大量のパティキュレートが堆積し、圧力損失が大きくなるため、再生処 理が行われる。

10

15

20

25



この再生処理では、加熱手段を用いて加熱されたガスを該ハニカムフィルタ1 0の貫通孔11の内部へ流入させることで、該ハニカムフィルタ10を加熱し、 壁部(隔壁)に堆積したパティキュレートを燃焼除去させるのである。また、ポ ストインジェクション方式を用いてパティキュレートを燃焼除去してもよい。

本発明にかかるハニカム構造体は、パティキュレートの燃焼を増進させ、あるいは排気ガス中のCO、HC及びNOx等を浄化するため、隔壁表面に触媒を担持させてもよい。このように、ハニカム構造体の隔壁表面に触媒を担持させることで、本発明のハニカムフィルタは、排気ガス中のパティキュレートを捕集するフィルタとして機能するとともに、排気ガスに含有される上記CO、HC及びNOx等を浄化するための触媒担持体として機能することになる。

上記触媒としては、排気ガス中のCO、HC及びNO x 等を浄化することが出来る触媒であれば特に限定されず、例えば、白金、パラジウム、ロジウム等の貴金属が用いられる。また、貴金属に加えて、アルカリ金属(元素周期表 1 族)、アルカリ土類金属(元素周期表 2 族)、希土類元素(元素周期表 3 族)、遷移金属元素等を加えてもよい。

本発明において、ハニカム構造体の隔壁表面に触媒を担持させている部分、即ち、 触媒コート層は、セラミック部材の隔壁を構成している各セラミック粒子の表面 に形成された層であって、少なくとも、上記貴金属等からなる触媒が用いられる が、高比表面積をもつアルミナ、ジルコニア、チタニア、シリカからなるサポー ト材層を介して担持するようにしてもよい。

以下、触媒コート層として、触媒として白金、サポート材層としてアルミナを 用いた例を説明する。

まず、サポート材のアルミナ粉末を粉砕機等で微細に粉砕し、これを溶剤と攪拌し混合することで、溶液を製作する。具体的には、まず、γーアルミナ等の酸化物の粉末をゾルゲル法等によって製作する。このとき、触媒のコート層として用いるためにできるだけ高い比表面積を有したものであることがよく、望ましくは250m²/g以上の高い比表面積値を有するものを選択することが望ましい。

10

20



比表面積が高いことから γ 一アルミナを選択することが望ましい。これらの粉末に、水和アルミナ、アルミナゾル、シリカゾルのような、無機質のバインダを加えたり、純水、水、アルコール、ジオール、多価アルコール、エチレングリコール、エチレンオキシド、トリエタノールアミン、キシレンなどの溶媒を、 $5\sim 2$ 0 w t %程度加え、500 n m以下程度になるまで粉砕して攪拌する。

より細かく粉砕すると、隔壁の表層にコートされた従来技術のウオッシュコートによる触媒コート層とは異なり、セラミック部材の隔壁粒子上に均一にアルミナ膜を形成することができるようになる。

次に、上記(金属)酸化物の粉末入り溶液を、含浸する。これを、110~200 \mathbb{C} で2時間程度の加熱を行って乾燥させた後、本焼成を行なう。好ましい本焼成の温度は $500~1000\mathbb{C}$ で、1~20時間の処理を行う。この温度が $500\mathbb{C}$ より低いと結晶化が進まないからであり、一方、 $1000\mathbb{C}$ よりも高いと、結晶が進行しすぎて、表面積が低下する傾向にあるからである。また、これらの工程前後の重量を測定することで、担持量を計算することができる。

15 なお、アルミナ含浸を行う前に、セラミック部材の隔壁において、各々の粒子表面に濡れ性を向上させる処理を行なうことが望ましい。例えば、HF溶液によって、炭化珪素粒子表面を改質させると、触媒溶液との濡れ性が変更されることになり、触媒コート層を形成した後の隔壁表面粗さが大きいものとなる。

次に、白金の担持を行なう。白金が入った溶液をセラミック部材の吸水分のみ、 ピペットで滴下したのち、110℃で2時間乾燥し、窒素雰囲気下で、500~ 1000℃で乾燥して、金属化をはかることができる。

本発明の触媒担持ハニカムフィルタの用途は特に限定されないが、車両の排気ガス浄化装置に用いると好適である。

以下、本発明について、3つの実施例を挙げてさらに詳しく説明するが、本発明 25 はこれらの実施例に限定されるものではない。

(実施例1)

この実施例1は、細孔径、細孔径分布および表面粗さを変化させた、炭化珪素



からなるセラミック部材のサンプル群 A1~A7、・・・、E1~E7 を作製し、セラミック部材の表面に白金含有アルミナコート層を形成した時の作用効果を確認するために行なったものである。これらの各サンプルの製造条件を表 1 に示す。

この実施例 1 にかかるセラミック部材は、以下の(1) \sim (5) の工程を経て製造さ れた。

- (1) まず、原料として、比較的大きい平均粒子径の原料(炭化珪素)粉末(これを、「粉体A」とする)と、比較的小さい平均粒子径の原料(炭化珪素)粉末(これを、「粉体B」とする)とを混合した。
- (2) そして、目的の細孔径分布のセラミック部材を作製するために、様々な形
 10 状のアクリル樹脂粒子(密度1.1g/cm³) (これを、「粉体C」とする)
 を、粉体Aと粉体Bとを混合した原料粉末(炭化珪素原料粉末)に対して所定の 割合(vol%)で混合した。
 - (3) 次いで、成形助剤としてのメチルセルロースを、炭化珪素原料粉末に対して 所定の割合(wt%)で混合し、その後、有機溶媒及び水からなる分散溶媒を加え て全ての原料を混練した。
 - (4) そして、目的のハニカム形状となるように、金型のスリットの表面粗さを変えた金型を用いて押出し成形し、多数の貫通孔を有するハニカム成形体とし、前記貫通孔のいずれか一方の端部を市松模様に封止したハニカム成形体を得た。
- (5) 最後に、その成形体を150℃で乾燥し、500℃で脱脂した後、不活性20 ガス雰囲気下で、表1に示した流量を前記貫通孔に流しながら、焼成することによって、隔壁の厚さが300μm、大きさが34.3mm×34.3mm×150mm、セル密度が300セル/in²で、表面粗さがそれぞれ異なる、炭化珪素質焼結体からなるハニカム形状のセラミック部材のサンプル群 A1~A7、B1~B7、・・、E1~E7を得た。
- 25 上記(1)~(5)の工程によって製造された各サンプルについて、それらの平均細 孔径を水銀圧入法(JISR1655:2003に準じる)によって測定した。 具体的には、セラミック部材の各サンプルを、0.8mm 程度の立方体に切断し、

15

20

25



イオン交換水で超音波洗浄した後、十分に乾燥した。

このような切断された各サンプルを、島津製作所製、マイクロメリティックス 自動ポロシメータ オートポア $\rm III$ 9 4 0 5 を用いて測定した。その測定範囲は、 0. 2 \sim 5 0 0 μ mとし、このとき、1 0 0 μ m \sim 5 0 0 μ m の範囲では、0.

5 1 psia の圧力毎に測定し、 $0.2 \mu m \sim 100 \mu m$ の範囲では、0.25 psia の圧力毎に測定した。

なお、平均細孔径(直径)は、4×S(積分細孔面積)/V(積分細孔容積)として計算される。平均細孔径から0.9~1.1倍の細孔径を計算し、その細孔径範囲の割合を、測定データから算出した細孔径分布から計算することで、本発明における全細孔径分布と平均細孔径から0.9~1.1倍の細孔径の割合を計算することが可能になる。

次に、各サンプルを、貫通孔に平行となるように切断し、それぞれのフィルタの中央部にある隔壁の表面粗さ(最大高さ粗さ Rz で示される)の値を、表面粗さ 測定機(東京精密社製 サーフコム 920A)で測定し、その測定結果を表1に示した。

実施例 1 における各サンプル群 A、B、・・・E のうち、代表例として、壁厚が 3 0 0 μ mであるサンプル群 C に属する各サンプル C1~C7(最大高さ粗さ Rz=50 μ m)について、それらの壁厚を 4 0 0 μ mおよび 2 0 0 μ mに変えたサンプル C1'~C7'および C1"~C7"を更に作製し、これらの壁厚の異なる各サンプルをフィルタとして用いて、ガスを断面流速 5 m/s で流し、その初期圧力損失を測定した。その結果を図 5 に示した。

図5に示す結果から、細孔分布が密でありすぎると、初期圧力損失が高くなり、また、細孔分布が粗である場合も同様に初期圧力損失が高くなる。壁の厚さが、 200μ mの場合には、細孔分布が $80\sim90$ %のときが最も圧力損失が小さく、同様に、壁厚が 300μ mの場合には、細孔分布が $75\sim85$ %、壁厚が 400μ mの場合には、細孔分布が $70\sim80$ %のとき最も圧力損失が低いものとなった。

10



次に、上記 C1~C7、C1'~C7' および C1"~C7" の各サンプルをそれぞれ16 本ずつ用意し、各サンプル同士をシール材ペーストを用いて結束させた後、ダイア モンドカッタにより切断して円柱状のセラミックブロックとし、さらに、他のシー ル材ペーストを用いて、セラミックブロックの外周部にシール材ペースト層を形 成することによって、排気ガス浄化用ハニカムフィルタを製造した。

具体的な製造工程は、以下のとおりである。

まず、繊維長0.2 mmのアルミナファイバー30重量%、平均粒径0.6 μ m の炭化珪素粒子21重量%、シリカゾル16重量%、カルボキシメチルセルロース5.6 重量%、及び、水28.4 重量%を含む耐熱性のシール材ペーストを用いて、上記ハニカム形状のセラミック部材(サンプル)を結束させ、続いて、ダイアモンドカッターを用いて切断することによって、直径が144 mmで、気孔率が55%、平均細孔径が10 μ mの円柱形状のセラミックブロックを作製した。

このとき、上記セラミック部材(サンプル)を結束するシール材層の厚さが、1.0mmとなるように調整した。

15 次に、無機繊維としてアルミナシリケートからなるセラミックファイバー(ショット含有率:3%、繊維長:0.1~100mm)23.3重量%、無機粒子として平均粒径0.3μmの炭化珪素粉末30.2重量%、無機バインダとしてシリカゾル(ゾル中のSiO2の含有率:30重量%)7重量%、有機バインダとしてカルボキシメチルセルロース0.5重量%及び水39重量%を混合、混練してシール材ペーストを調整した。

次に、調整したシール材ペーストを用いて、上記セラミックブロックの外周部 に厚さ1.0mmのシール材ペースト層を形成した。そして、このシール材ペース ト層を120℃で乾燥して、円柱形状の排気ガス浄化用ハニカムフィルタを製造 した。

25 上記工程により製造したそれぞれのハニカムフィルタを設置し、排気量が3000ccのディーゼルエンジンを回転数3000rpm、トルク40Nmで駆動させた状態で、そのエンジンから排出された排気ガスを、フィルタに3分間流入さ

10

15

20

25



せ、その前後のパティキュレートの捕集量を測定すること(フィルタ有り無しの 場合の捕集量の差)により、捕集効率を測定した。その結果を図6に示す。この 図に示すように、壁厚が厚いと、細孔分布が粗であってもある程度の捕集量が、 確保されることがわかった。

次いで、各サンプル群 A~E に属する 7種類のサンプルから、細孔分布割合が 8 5%、8 0%、7 5%であるようなサンプル(A3~A5、B3~B5、C3~C5、D3~D5、E3~E5)を抽出し、その抽出されたサンプルのうちで、細孔分布割合が 8 5%であるようなサンプル(A3、B3、C3、D3、E3)については、その壁厚を 4 0 0 μ mに変えたサンプル(A3'、B3'、C3'、D3'、E3')を作製し、また、細孔分布割合が 7 5%であるようなサンプル(A5、B5、C5、D5、E5)については、その壁厚を 2 0 0 μ mに変えたサンプル(A5"、B5"、C5"、D5、E5")を作製した。

これらのサンプル群 (A3'、A4、A5")、(B3'、B4、B5")、(C3'、C4、C5")、(D3'、D4、D5")、(E3'、E4、E5")の各サンプルについて、パティキュレート(すす)の捕集時の圧力損失を測定した。6g/Lの捕集後のデータを図7に示した。

同様に、排温を800℃に加熱して再生実験を行ない、その実験結果を図8に示す。この図に示すように、表面粗さ Rz が小さすぎたり、大きすぎたりすると、圧力損失が高く再生率が低くなることがわかった。それらの各サンプルを切断して観察したところ、表面粗さが細かいとパティキュレートの凝集がみられ、一方に、表面粗さが大きすぎても、パティキュレートが残っていた。これは、排気ガスの乱流度合いによると考えられる。

次に、上記サンプル群(A3'、A4、A5")、(B3'、B4、B5")、(C3'、C4、C 5")、(D3'、D4、D5")、(E3'、E4、E5")の各サンプルについて、0.1%のHF溶液に1分間浸漬した後、60g/Lのアルミナコート層を形成し、そのアルミナコート層に2g/Lの白金(Pt) 触媒を担持させて、その触媒担持後のアルミナコート層の表面の粗さにも差を設けたサンプルとし、それらのサンプルについて、アルミナコート後の表面粗さと、初期の圧力損失とを測定した。その



測定結果を図9に示す。この図に示すように、表面粗さが高くても、また低くて も圧力損失が高い傾向がみられた。

次に、上記触媒コート層を設けた各サンプルについて、6 g/L捕集後の再生実験を行なった。その結果を図10に示す。この図に示すように、表面粗さが大 きいものと小さいものとでは、再生率が低く、結果的に燃え残りが生じていた。 なお、表面改質を行なわないものは、表面粗さ Rz が10 μ m以下であった。

以上説明したように、実施例 1 によれば、セラミック部材に6 0 g / L の触媒を担持してなるアルミナコート層を形成したセラミック構造体では、ススを捕集した場合、表面粗さ <math>Rz が1 0 μ m以上であると、1 0 g / L のすす捕集の再生効率が高いことがわかった。

また、表面粗さ Rz が 100μ m以上だと、10 g/Lのスス捕集の再生効率が低くなることもわかった。

15

10

20

25

(表1)

<i>u</i> . 1	_	~	<u>سا</u>	æ١	<u>~</u> 1	<u>س</u> ا	~ 1	<u>ش</u> ا		$\overline{}$	\overline{a}	\overline{a}	<u> </u>	<u> </u>	_	\overline{a}	<u> </u>		ਨਾ	ਨਾ	പ	\overline{a}	a	0	പ	പ	ਨਾ	OI	o	o	ol	ਗ	<u></u>	0	ਗ	ਗ
表面粗さ (Rz)	μm	3			~			3	1	Ξ	۲	٦	۲	¥ 	7	. 20	22	20	22	22	2(20	100	100	5	5	5	100	100	11	=	110	11	110	Ξ	=
細孔分布 割合	· %	95	90	82	8	75	20	. 65	92	90	82	8	75	2	65	95	90	85	8	75	70	65	95	90	. 85	80	75	70	65	95	90	85	80	75	70	65
流入量 平均細孔径	mη	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
流入量	s/m	5	. 5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	. 10	10	91	15	15	15	15		15
金型組さ (Ra)	μm	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	20	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
焼成 時間	主	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9 .	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9
焼成 温度	ပ	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
分数 媒液	¥\$	18	18	18	18	18	81	28	18	180	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	28	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
形 逆 強		10	10	10	01	10	10	10	우	10	10	10	10	01	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	10	10	10	10	유	2	10	10	2	9	10	10
	No.	3	3	3	8	3	3	3	3	က	3	3	ε	ε	၉	3	3	က	3	က	က	က	က	1	3	က	3	6	్	ြ	က	乚		3		Ц
数体C アクリル	774.外比		1.5	2	2.5	3	3.5	4	-	1.5	2	2.5	က	3.5	4	_	1.5	2	2.5	က	3.5	4	_	1.5	2	2.5	8	3.5	4	_	1.5	2	2.5	3	33	
	粒径	1	30 10 µ m	10 µ m	10 μ m	10 μ m	10 µ m	10 µ m	10 11	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	30 10 µ m	30 10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ	10 µ m		10 1	10 L m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 4 m	10 H m	10 µ m			10 1	10 µ m
n #	NEW TEN	1		1	30	30	8	L	I		1	8	30	30	စ္က	ᆫ				3	8	8	30	ـــ	30	93	ဓ္ဌ	8	ļ	8	┞	┞	8	8		30
粉体B 部化莊報	和谷	0.3 u m	0.3 µ m	0.3 μ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3	0.3 µ m	0.3 11	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 u m		0.3 4	0.3 µ	0.3	0.3 μ	0.3 µ m	0.3 µ m	0 0.3 µ m	0 0.3 u m	0 0.3 µ m	0.3 µ m	0.3 u m	0.3 µ m		0.3 μ
∀ ₩	1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2			5	2	2	2	2	2	70	70	7	70	70	70	2	12	12	2	2	-	-	-	1	2	12	유	2	-	70	2	70	2	2	70
粉体A 带化柱器	新谷一人	7JVA1 10 u m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 u m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 u m	10 µ m	10 u m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 u m	10 µ m	10 ll m	10 u m	10 µ m	サンプルE7 10μm
	•	K	7	LA3	VA	LA5	LA6	K	199	7B2	EB3	784	7.85 85	VB6	VB7	2	22	S	2	153	82	2	2	202	23	7	LD5	200	707	后	LE2	照	VE4	192	是	E7
	•	サンプ	サンプルA2 10 µ m	サンプルA3 10 µ m	サンプルA4 10 g m	サンプルA5 10 um	サンプルA6110 um	サンプルA7 10 μm	サンプルB1104m	サンプルB2 10 um	サンプルB3 10 um	サンプ	サンプルB5 10 4 m	サンプルB6 10 um	サンプルB7 10 4 m	サンプ	サンプ	サンプルC3 10 u m	サンプ	キング	事ンプ	事シピ	サンシ	サンプルD210 um	サンプルD3 10 um	サンプ	サンプ	サンプ	サンプルD7110 μm	サンブルE1 10 um	サンプルE2 10 um	サンプルE3 10 um	サンプルE4 10 um	サンプルE5 10 um	サンプルE6 10 um	サンプ



(実施例2)

5

20

25

この実施例 2 は、細孔径、細孔径分布および表面粗さを変化させた、シリコンー炭化珪素複合体からなるセラミック部材のサンプル群 F1~F7、・・・、J1~J7 を作製し、セラミック部材の表面に白金含有アルミナコート層を形成した時の作用効果を確認するために行なったものである。これらの各サンプルの製造条件を表2に示す。

この実施例 2 にかかるセラミック部材は、以下の(1)~(5)の工程を経て製造された。

- (1) まず、原料として、比較的大きい平均粒子径の原料(炭化珪素)粉末(こ 10 れを、「粉体A」とする)と、比較的小さい平均粒子径の原料(金属シリコン) 粉末(これを、「粉体B」とする)とを混合した。
 - (2) そして、目的の細孔径分布のセラミック部材を作製するために、様々な形状のアクリル粒子(密度 $1.1~{\rm g/c\,m^3}$)(これを、「粉体 C」とする)を粉体 Aと粉体 Bとをあわせた原料粉末に対して所定の割合(vol%)で混合した。
- 15 (3) 次いで、成形助剤としてのメチルセルロースを、上記原料粉末に対して所定の割合(wt%)で混合し、さらに、有機溶媒及び水からなる分散溶媒を加えて全ての原料を混練した。
 - (4) その後、目的のハニカム形状となるように金型のスリットの表面粗さを変えた金型を用いて押出し成形し、多数の貫通孔を有するハニカム成形体とし、前記貫通孔のいずれか一方の端部を市松模様に封止したハニカム成形体を得た。
 - (5) 最後に、その成形体を150℃で乾燥し、500℃で脱脂した後、不活性雰囲気下で、表2に示した流量を前記貫通孔に流しながら、焼成することによって、隔壁の厚さが 300μ m、大きさが34.3mm×34.3mm×150mm、セル密度が300セル/in 2 で、表面粗さがそれぞれ異なる、シリコン一炭化珪素複合体からなるハニカム形状のセラミック部材のサンプル群 $F1\sim F7$ 、 $G1\sim G7$ 、 \cdots 、 $J1\sim J7$ を得た。

これらの各サンプルについて、実施例1と同様に、細孔径分布および表面粗さ

10

15

20

25



を測定し、その測定結果を表2に示した。

次に、上記 H1~H7、H1'~H7' および H1"~H7" の各サンプルを、実施例1と同様のシール材を用いて、円柱形状のフィルタ(直径144mm、気孔率55%)として設置し、排気量が3000ccのディーゼルエンジンを回転数3000rpm、トルク40Nmで駆動させた状態で、そのエンジンから排出された排気ガスを、フィルタに3分間流入させ、その前後のパティキュレートの捕集量を測定すること(フィルタ有り無しの場合の捕集量の差)により、捕集効率を測定した。その測定結果を、図12に示す。この図に示すように、壁厚が厚いと、細孔分布が粗であってもある程度の捕集量が、確保されることがわかった。

次いで、各サンプル群 F~J に属する 7 種類のサンプルから、細孔分布割合が 8 5%、8 0%、7 5%であるようなサンプル(F3~F5、G3~G5、H3~H5、I3~I5、J3~J5)を抽出し、その抽出されたサンプルのうちで、細孔分布割合が 8 5%であるようなサンプル(F3、G3、H3、I3、J3)については、その壁厚を 4 0 0 μ mに変えたサンプル(F3'、G3'、H3'、I3'、J3')を作製し、また、細孔分布割合が 7 5%であるようなサンプル(F5、G5、H5、I5、J5)については、その壁厚を 2 0 0 μ mに変えたサンプル(F5"、G5"、H5"、J5")を作製した。

20

25



これらのサンプル群 (F3'、F4、F5")、(G3'、G4、G5")、(H3'、H4、H5")、(I3'、I4、I5")、(J3'、J4、J5")の各サンプルについて、パティキュレート(すす)の捕集時の圧力損失を測定した。6g/Lの捕集後のデータを図13に示した。また、排温を800℃に加熱して再生実験を行ない、その結果を図14に示した。これらの図に示すように、表面粗さRzが小さすぎたり、大きすぎたりすると、圧力損失が高く再生率が低くなることがわかった。これらの各サンプルを切断して観察したところ、表面粗さが細かいとパティキュレートの凝集がみられ、一方に、表面粗さが大きすぎても、パティキュレートが残っていた。これは、排気ガスの乱流度合いによると考えられる。

10 次に、上記サンプル群 (F3'、F4、F5")、(G3'、G4、G5")、(H3'、H4、H5")、(I3'、I4、I5")、(J3'、J4、J5")の各サンプルを、0.1%のHF溶液に1分間浸漬した後、60g/Lのアルミナコート層を形成し、そのアルミナコート層に2g/Lの白金 (Pt)触媒を担持させて、その触媒担持後のアルミナコート層の表面の粗さにも差を設けたサンプルとし、それらの各サンプルについて、アルミナコート後の表面粗さと、初期の圧力損失とを測定した。その測定結果を図15に示す。この図に示すように、表面粗さが高くても、また低くても圧力損失が高い傾向がみられた。

同様に、排温を800 ℃に加熱して6 g / L 捕集後の再生実験を行ない、その実験結果を図16 に示した。この図に示すように、表面粗さが大きいものと低いものとでは、再生率が低く、結果的に燃え残りが生じていた。なお、表面改質を行なわないものは、表面粗さRz が10 μ m以下であった。

以上説明したように、実施例 2 によれば、、セラミック部材に 6 0 g / Lの触媒を担持してなるアルミナコート層を形成したセラミック構造体では、ススを捕集した場合、表面粗さ Rz が 1 0 μ m以上であると、 1 0 g / Lのすす(煤)を捕集した場合に再生効率が高いことがわかった。

また、表面粗さ Rz が 100μ m以上だと、 10 g / L のススを捕集した場合に再生効率が低くなることもわかった。

(表2)

表面粗さ (Rz)	μm	8	8	8	æ	8	8	8	10	10	5	10	10	5	10	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	13	100	100	100	110	110	110	119	110	위	110
細孔分布割合	%	95	90	82	8	75	2	65	95	8	82	8	75	70	65	95	8	85	8	75	70	65	92	9	.85	8	75	20	65	95	8	82	8	75	70	65
平均細孔径	mη	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	01	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	. 10	10
流入量	s/w	2	5	5	5	5	5	5	1	7	7	7		7	1	6	6	6	6	6		6	10	10	10	10			10	15	15	15	15	15		15
金型粗さ (Ra)	mη	5	2	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	50	20	50	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
森 成 韩醴	主	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17	4	4	4	4	4	7	7	4	7	1	4	4	4	4
焼成 温度	ပ	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
分 類 数 数	¥£	18	18	18	18	18	18	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
現型		١	9	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	10	10	9	2	9	10	10	. 10	10	2	2	10	10	10	10	10	유
	<u>%</u>	్	က	3	3	3	3	က	က	3	3	က	3	3	က	~	~	<u>۳</u>	3	3	3	6	్ల	က	3	3	3	3	က	<u></u>	3	3	3	3	3	Ш
乾存C アクリラ	774.外比		1.5	2	2.5	3	3.5	4		1.5	2	2.	3	3.5	4		1.5	2	2.5	3	3.5	4		1.5	2	2.5	3	3.5	4		1.5	2	2.5	3	3.5	
	粒径	10 u m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m		10 µ m	10 μ m	10 µ				10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 μ m								
m #	\$	99	ဓ္က	8	8	ജ	စ္တ	8	ဓ္က	စ္က	စ္က	ဓ္ဌ	ဓ္က	8	ဓ္ဌ	30	30	8	8	ဓ္ဌ	ဓ္က	30	30	8	S	30	30	8	ဗ္က	30	8	8	ಜ	ဗ္ဂ	ဗ္ဗ	ဗ္က
粉体B 金属硅素	符	1	1 4 m	1 µ m	1 µ m	1 µ m	1 4 m	1 µ m	1 4 m	1 4 m	1 4 m	1 µ m	1 µ m	1 µ m	1 µ m	1 µ m		1 4 m	1 µ m	1 µ m	1 µ m	1 µ m	1 # m	14m	1 µ m	1 µ m	1 µ m	1 µ m			1 µ m	1 µ m	1 µ m	1 4 m	1 µ m	1 µ m
× ∰	ŽÝ.	2	2	2	20	2	2	2	R	2	20	70	70	70	2	2	2	2	70	70	2	2	2	2	70	70	2	20	2	2	70	70	70	70	2	70
多 (1) (1)	粒径	30 // m	30 um	30 µ m	30 4 m	30 µ m	30 µ m	30 µ m	30 um	30 um	30 u m	30 µ m	30 µ m	30 um	30 µ m	30 4 m	30 um	30 u m	30 µ m	30 µ m	30 µ m	30 µ m	30 4 m	30 µ m	30 µ m	30 u m	30 µ m	30 µ m	30 µ m	30 u m	30 um	30 μ m				
		サンプルド	اما		ı		1	1	1_	l		-					١		サンプラオ		F	1	サンプル!!	١.,	l	サンプラオ	サンプト15	サンプル16	サンプルロ	サンプルシュ	サンプルル2	サンプル33	サンプルンタ	サンプルル5	サンプルブ6	サンプルJ7



(実施例3)

15

この実施例3は、細孔径、細孔径分布および表面粗さを変化させた、コージェライトからなるセラミック部材のサンプル群 K1~K7、・・・、01~07 を作製し、セラミック部材の表面に白金含有アルミナコート層を形成した場合の作用効果を確認するために行なった。これらの各サンプルの製造条件の一部を表3に示す。

実施例3にかかるセラミック部材は、以下の(1)~(5)の工程を経て製造された。

- (1) まず、原料として、タルク(平均粒径 10μ m) 45 wt%、カオリン(平均粒径 10μ m) 15 wt%、アルミナ(平均粒径 10μ m) 23 wt%、シリカ(平均粒径 10μ m) 17 wt%を混合した。これをコージェライト原料粉末と名づける。
- 10 (2) そして、目的の細孔径分布のセラミック部材を作製するために、様々な形状のアクリル粒子(密度 $1.1~{\rm g/c~m^3}$)(これを、「粉体C」とする)を、上記コージェライト原料粉末に対して所定の割合で(vol%)で混合した。
 - (3) 次いで、成形助剤としてのメチルセルロースを、コージェライト原料粉末に対して所定の割合(wt%)で混合し、さらに、有機溶媒及び水からなる分散溶媒を加えて全ての原料を混練した。
 - (4) その後、目的のハニカム形状となるように金型のスリットの表面粗さを変えた金型を用いて押出し成形し、多数の貫通孔を有するハニカム成形体とし、前記貫通孔のいずれか一方の端部を市松模様に封止したハニカム成形体を得た。
- (5) 最後に、その成形体を150℃で乾燥し、500℃で脱脂した後、不活性 ガス雰囲気下で、表3に示した流量を前記貫通孔に流しながら、焼成することに よって、壁厚が300μm、大きさが144mmφ×150mm、セル密度が3 00セル/in²、気孔率が55%であり、表面粗さがそれぞれ異なるコージェライ トからなるハニカム形状のセラミック部材のサンプル群 K1~K7、L1~L7、・・・、01 ~07を得た。
- 25 これらのサンプル夫々について、実施例1と同様に、細孔径分布、表面粗さを 測定して表3に示した。

実施例3における各サンプル群 K、L、・・・0 のうち、代表例として、壁厚が3

15

20

25



 00μ mであるサンプル群 M(最大高さ粗さ Rz= 50μ m)に属する各サンプル M $1\sim$ M7について、それらの壁厚を 400μ mおよび 200μ mに変えたサンプル M $1'\sim$ M7'および M1" \sim M7"を更に作製し、これらの壁厚の異なる各サンプルをフィルタとして用いて、ガスを断面流速 $5\,\mathrm{m/s}$ で流し、その初期圧力損失を測定した。その結果を図 17に示した。この図に示すように、細孔分布が密でありすぎると、初期圧力損失が高くなる。また、粗である場合も同様に初期圧力損失が高くなる。壁の厚さが、 200μ mの場合には、細孔分布が $80\sim90\%$ のときが最も圧力損失が小さく、同様に、壁厚が 300μ mの場合には、細孔分布が $75\sim85\%$ 、壁厚が 400μ mの場合には、細孔分布が $70\sim80\%$ のとき最も圧力損失が低いものとなった。

次に、上記 M1~M7、M1'~M7' および M1"~M7" のサンプルをフィルタとして設置し、上記サンプルをフィルタとして設置し、排気量が3000ccのディーゼルエンジンを回転数3000rpm、トルク40Nmで駆動させた状態で、そのエンジンから排出された排気ガスを、フィルタに3分間流入させ、その前後のパティキュレートの捕集量を測定すること(フィルタ有り無しの場合の捕集量の差)により、捕集効率を測定した。その結果を図18に示す。この図に示すように、壁厚が厚いと、細孔分布が粗であってもある程度の捕集量が、確保されることがわかった。

次いで、各サンプル群 K~0 に属する 7種類のサンプルから、細孔分布割合が 8 5%、8 0%、7 5%であるようなサンプル(K3~K5、L3~L5、M3~M5、N3~N5、03~05)を抽出し、その抽出されたサンプルのうちで、細孔分布割合が 8 5%であるようなサンプル(K3、L3、M3、N3、03)については、その壁厚を 4 0 0 μ mに変えたサンプル(K3、L3、M3、N3、03')を作製し、また、細孔分布割合が 7 5%であるようなサンプル(K5、L5、M5、N5、05)については、その壁厚を 2 0 0 μ mに変えたサンプル(K5、L5、M5、N5、05)については、その壁厚を 2 0 0 μ mに変えたサンプル(K5、L5、M5、N5、05)については、その壁厚を 2 0 0 μ mに変えたサンプル(K5、L5、M5、N5、05)を作製した。

これらのサンプル群 (K3'、K4、K5")、(L3'、L4、L5")、(M3'、M4、M5")、(N3'、N4、N5")、(03'、04、05")の各サンプルについて、パティキ

15



ュレート(すす)の捕集時の圧力損失を測定した。6 g/Lの捕集後のデータを図19に示した。また、排温を800℃に加熱して再生実験を行なった。その結果を図20に示した。これらの図に示すように、表面粗さ Rz が小さすぎたり、大きすぎたりすると、圧力損失が高く再生率が低くなることがわかった。これらの各サンプルを切断して観察したところ、表面粗さが細かいとパティキュレートの凝集がみられ、一方に、表面粗さが大きすぎても、パティキュレートが残っていた。これは、排気ガスの乱流度合いによると考えられる。

次に、上記サンプル群(K3'、K4、K5")、(L3'、L4、L5")、(M3'、M4、M5")、(N3'、N4、N5")、(03'、04、05")の各サンプルを、0. 1%の塩酸溶液に1分間浸漬した後、60g/Lのアルミナコート層を形成し、そのアルミナコート層に2g/Lの白金(Pt)触媒を担持させて、その触媒担持後のアルミナコート層の表面の粗さにも差を設けたサンプルとし、それらのサンプルについて、アルミナコート後の表面粗さと、初期の圧力損失とを測定した。その測定結果を図21に示す。この図に示すように、表面粗さが高くても、また低くても圧力損失が高い傾向がみられた。

次に、上記触媒コート層を設けた各サンプルについて、6 g/L捕集後の再生 実験を行なった。その結果を図22に示す。この図に示すように、表面粗さが大 きいものと低いものとでは、再生率が低く、結果的に燃え残りが生じていた。な お、表面改質を行なわないものは、表面粗さ Rz が10 μ m以下であった。

20 以上説明したように、実施例3によれば、セラミック部材に60g/Lの触媒を担持してなるアルミナコート層を形成したセラミック構造体では、ススを捕集した場合、表面粗さ Rz が10μm以上であると、10g/Lのすす(煤)を捕集した場合に再生効率が高いことがわかった。

また、表面粗さ Rz が 100μ m以上だと、10 g / L のススを捕集した場合 25 に再生効率が低くなることもわかった。 (表3)

														,					-										_		_					_
表面組さ (Rz)	μm	8	8	8	8	8	8	8	9	9	위	위	유	유	10	50	22	ය	22	22	22	50	100	100		2	5	100	100	110	110	110	운	13	뒤	=
細孔分布 割合	%	95	06	82	8	75	07	65	95	90	82	8	75	2	65	95	6	85	8	75	2	65	95	06	82	8	75	70	65	95	06	82	8	75	2	65
平均細孔徑	μm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	. 10	10	10	10	10	10	10	10	.10	10	10	10
流入量	s/m	5	C)	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	. 7	7	6	6	6	6	6	6	6	101	10	10	10	9	10	10	15	15	15	15	15	15	15
金型粗さ (Ra)	ωĦ	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	50	50	50	. 50	20	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	뀨	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
成形助剤 分散媒液 焼成温度 焼成時間 	ပ	800	800	800	800	800	908	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	. 800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
分散煤液	wt%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
成形助剤	wte	9	10	10	10	10	2	10	유	9	9	10	101	10	10	10	9	10	10	10	10	10	100	10	10	10	. 10	10	10	10	. 10	10	10	10	10	10
	Vol%	3	က	3	3				က		က			3		3	3			3					3	3		3	3	3			3		3	
数体C アクリラ	734°外比		1.5	2	2.5	3	3.5	4		1.5	2	2.5	3	3.5	4		1.5	2	2.5	3	3.5	4		1.5	2	2.5	3	3.5	4		1.5	2	2.5	က	6	
	粒径	10 µ m							-					10 µ m	-		10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m			10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	3 10 µ m	10 µ m	10 µ m	10 µ m	
		サンプラス	サンプルK2	サンプルK3	サンプラK4	サンプルK5	サンプルK6	サンプ プラ 大	サンプルロ	サンプルに	サンプルし3	サンプルは	サンプアに	サンプルL6	サンプドロ	サンプルM1	サンプルM2	サンプルアM3	サンプルM4	サンプルM5	サンプルMG	サンプルM7	サンプルN1	サンプルN2	キンプントN3	サンプ プ N A	キンプルN5	サンプルN6	サンプルN7	サンプル01	サンプル02	サンプル03	キンプラ04	キンプパロ5	サンプル06	サンプル07



産業上の利用可能性

本発明のセラミックハニカム構造体は、ディーゼルエンジン等の、化石燃料を 用いるエンジンやボイラーの排気ガス浄化装置に用いられるものである。



請求の範囲

1. 壁部を隔てて多数の貫通孔が長手方向に並設され、これらの貫通孔のどちらか一方の端部が封止されてなる、柱状の多孔質セラミック部材の1つまたは複数個の組み合わせからなるセラミックハニカム構造体であって、

前記隔壁は、JIS B 0601-2001 に規定された最大高さ粗さ Rz で 10μ m以上の表面粗さを有し、かつ、水銀圧入法により測定された平均細孔径の大きさが 5 ~ 100μ mで、その平均細孔径の0.9~1.1倍の細孔径をもつ細孔の全細孔容積に対する割合をA(%)とし、前記隔壁の厚さをB(μ m)としたとき、これらが、次式の関係;

 $A \ge 90 - B / 20$

を満たすものであることを特徴とするセラミックハニカム構造体。

2. 壁部を隔てて多数の貫通孔が長手方向に並設され、これらの貫通孔のどちらか一方の端部が封止されてなる、柱状の多孔質セラミック部材の1つまたは複数個の組み合わせからなるセラミックハニカム構造体であって、

前記隔壁は、JIS B 0601-2001 に規定された最大高さ粗さ Rz で 10μ m以上の表面粗さを有し、かつ、水銀圧入法により測定された平均細孔径の大きさが 5 ~ 100μ mで、その平均細孔径の $0.9\sim1.1$ 倍の細孔径を有する細孔の全細孔容積に対する割合をA(%)とし、前記隔壁の厚さをB(μ m)としたとき、これらが、次式の関係;

 $A \le 100 - B / 20$

を満たすものであることを特徴とするセラミックハニカム構造体。

3. 前記隔壁は、JIS B 0601-2001 に規定された最大高さ粗さ Rz で 10μ m 以上の表面粗さを有し、かつ、水銀圧入法により測定された平均細孔径の大きさが $5\sim100 \mu$ mで、その平均細孔径の $0.9\sim1.1$ 倍の細孔径を有する細孔



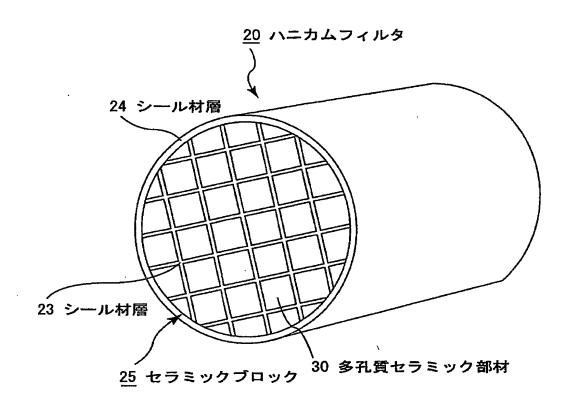
の全細孔容積に対する割合をA (%) とし、前記隔壁の厚さをB (μ m) としたとき、これらが、次式の関係;

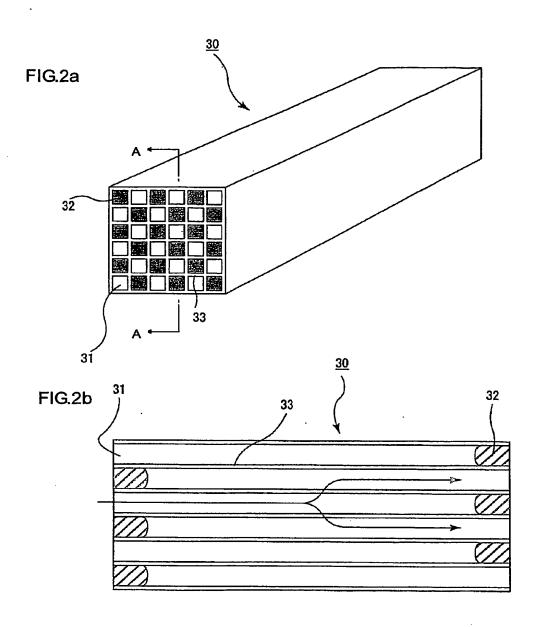
 $A \le 100 - B / 20$

を満たすものであることを特徴とする請求の範囲1に記載のセラミックハニカム 構造体。

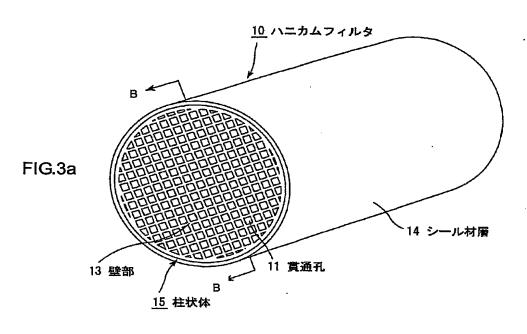
- 4. 前記表面粗さを示す最大高さ粗さ Rz が100μm以下であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1に記載のセラミックハニカム構造体。
- 5. 貫通孔を隔てる前記隔壁表面に、触媒のコーティング層を有することを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のセラミックハニカム構造体。
- 6. 多孔質セラミック部材の複数個を組み合わせるに際し、該部材どうしの間 にシール材層を介在させることを特徴とする請求項1~5のいずれか1に記載の セラミックハニカム構造体。
- 7. 前記多孔質セラミック部材が炭化珪素質セラミックであることを特徴とする請求項1~6のいずれか1に記載のセラミックハニカム構造体。
- 8. 車両の排気ガス浄化装置用フィルタとして使用されるものであることを特徴とする請求項1~7のいずれか1に記載のセラミックハニカム構造体。

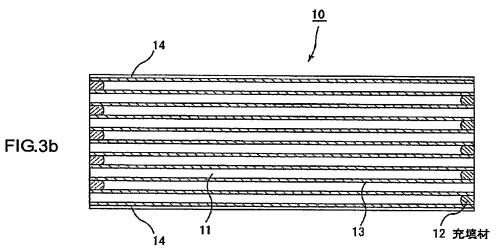
FIG.1











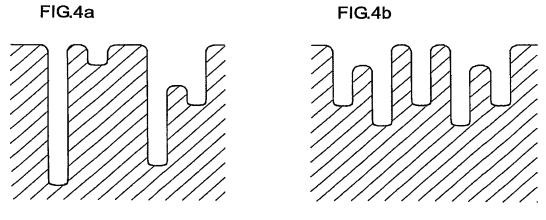


FIG.5

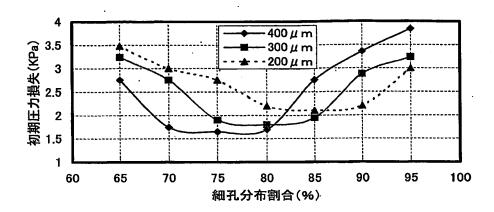


FIG.6

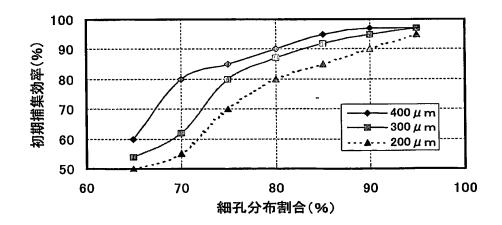


FIG.7

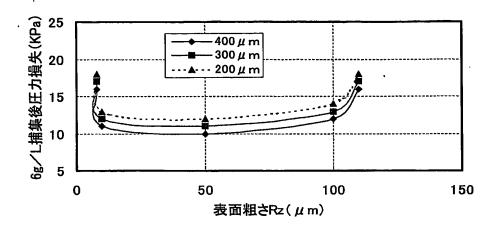


FIG.8

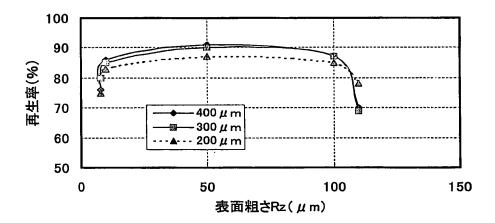


FIG.9

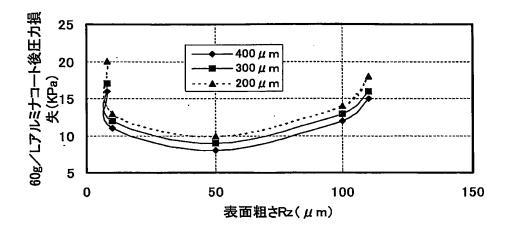


FIG.10

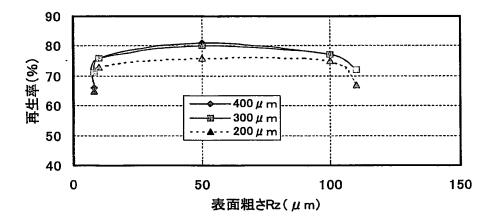


FIG.11

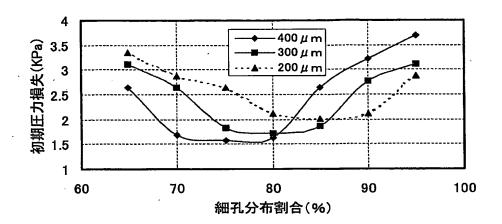


FIG.12

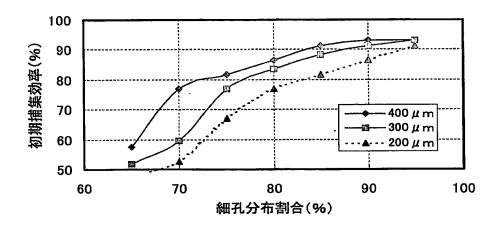


FIG.13

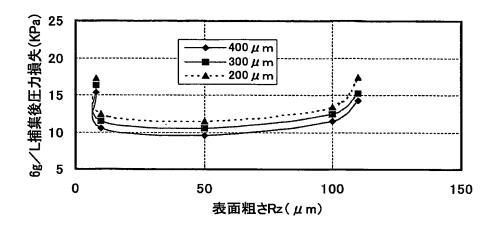


FIG.14

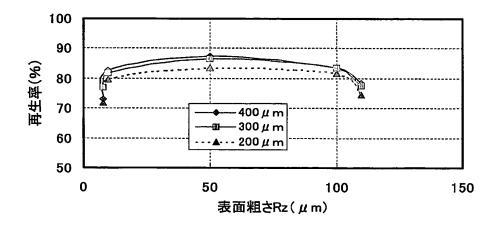


FIG.15

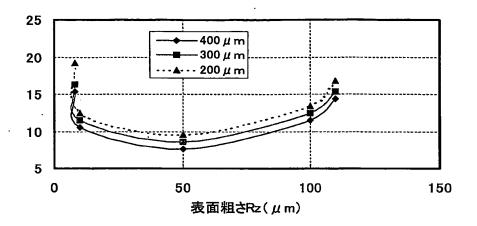


FIG.16

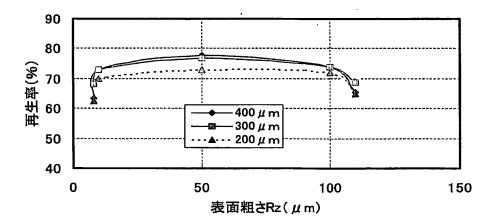


FIG.17

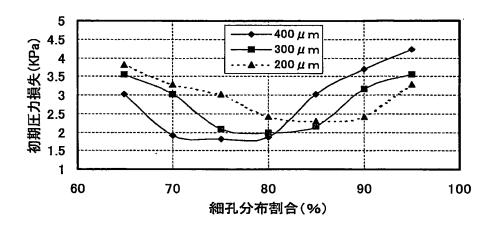


FIG.18

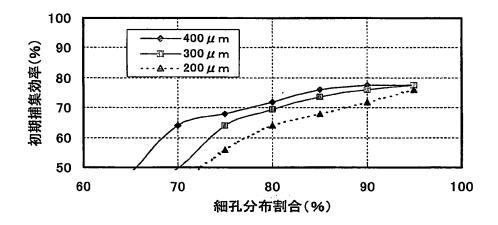


FIG.19

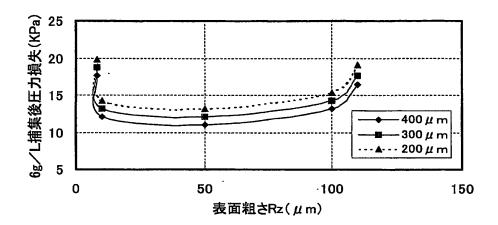


FIG.20

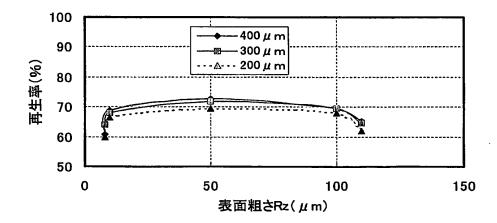


FIG.21

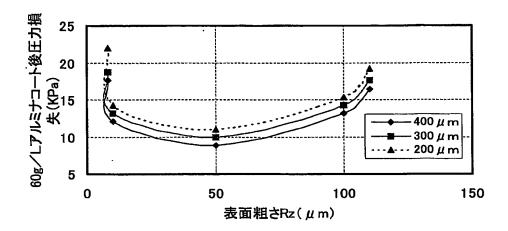
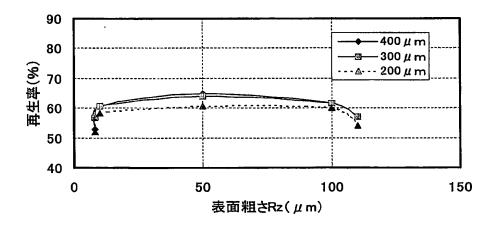


FIG.22



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/002373

A. CLASSIFICA Int.Cl ⁷	ATION OF SUBJECT MATTER B01D39/20, B01J35/04, B01D53/	/86, B01J32/00, 23/42						
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS SEA	RCHED							
Minimum docum Int.Cl ⁷	nentation searched (classification system followed by classification syste							
			-					
Jitsuyo		nt that such documents are included in the roku Jitsuyo Shinan Koho tsuyo Shinan Toroku Koho	e fields searched 1994-2004 1996-2004					
Electronic data b WPI	ase consulted during the international search (name of d	lata base and, where practicable, search te	rms used)					
C. DOCUMENT	IS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.					
A	JP 2000-279729 A (Ibiden Co. 10 October, 2000 (10.10.00), Claims; page 5, Par. Nos. [00 Par. No. [0063] (Family: none)		1-8					
A	JP 2001-269585 A (NGK Insula 02 October, 2001 (02.10.01), Claims; page 2, Par. No. [001 No. [0020] & WO 2001/070373 A1 & US & EP 1184066 A1	0] to page 5, Par.	1-8					
× Further doc	numents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.						
"A" document d to be of part "E" earlier applie filing date	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international	"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applice the principle or theory underlying the in "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to the document is taken along	ation but cited to understand invention					
cited to esta special reaso "O" document re	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ablished prior to the international filing date but later than the	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art						
priority date		"&" document member of the same patent f	amily					
20 May,	al completion of the international search, 2004 (2.05.04)	Date of mailing of the international search report 01 June, 2004 (01.06.04)						
	ng address of the ISA/ Se Patent Office	Authorized officer						
Facsimile No.		Telephone No.						

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)



Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

International application No.
PCT/JP2004/002373

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	JP 2002-234779 A (NGK Insulators, Ltd.), 23 August, 2002 (23.08.02), Claims; page 6, Par. No. [0045] to page 8, Par. No. [0052] & WO 2002/062726 Al & US 2003-108458 A1	1-8
A	JP 2002-201082 A (NGK Insulators, Ltd.), 16 July, 2002 (16.07.02), Claims; page 7, Par. No. [0053] to page 8, Par. No. [0058] & WO 2001/079138 A1 & EP 1277714 A1	1-8
A	JP 2001-199777 A (NGK Insulators, Ltd.), 24 July, 2001 (24.07.01), Claims; page 5, Par. No. [0041] to page 6, Par. No. [0048] & WO 2001/053233 Al & EP 1170270 A1 & US 2002-180117 Al	1-8
A	JP 2003-001029 A (Hitachi Metals, Ltd.), 07 January, 2003 (07.01.03), Claims; page 3, Par. No. [0017] to page 4, Par. No. [0028] (Family: none)	1-8

電話番号 03-3581-1101 内線 3466

	国际 脚 全 報告	国際出願番号	PCT/JP20	04/002373
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	B01D39/20, B01J35/04,	B01D53/86,	B01J32/0	0, 23/42
	丁った分野			
開金を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	B01D39/20, B01J35/04,	B01D53/86,	B01J32/0	0, 23/42
	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	実用新案公報			
日本国	公開実用新案公報 1971-2004 登録実用新案公報 1994-2004			
	実用新案登録公報 1996-2004			
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語		
WP				
	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する	箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Α.	JP 2000-279729 A(イピデン株式会社 囲,第5頁段落【0043】-第7頁段落			1 – 8
A	JP 2001-269585 A(日本碍子株式会 範囲,第2頁段落【0010】-第5頁段 A1 & US 2003-024219 A1 & EP 1	:落【0020】& W(2,特許請求の)2001/070373	1-8
A	JP 2002-234779 A(日本碍子株式会範囲,第6頁段落【0045】-第8頁段A1 & US 2003-108458 A1			1-8
X C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントフ	ァミリーに関する別	紙を参照。
もの 「E」国際出版 以後にな 「L」優先権 日若し 文献(J 「O」口頭に。	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「T」国際出願日文 出願と矛盾す の理解のため 「X」特に関連のあ の新規性又は 「Y」特に関連のあ 上の文献との	るものではなく、 に引用するもの る文献であって、 進歩性がないと考 る文献であって、 、 、 、 当ないと考えられ がないと考えられ	当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完立	了した日 20.05.2004	国際調査報告の発送	01.6.2	2004
日本	D名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限 新居田		4Q 8618
	郵便番号100-8915 耶千代田区霞が関三丁目4番3号	 電話番号 03-3	581-1101	内線 3166





国際出願番号 PCT/JP2004/002373

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-201082 A(日本碍子株式会社), 2002.07.16, 特許請求の範囲,第7頁段落【0053】-第8頁段落【0058】& WO 2001/079138 A1 & EP 1277714 A1	1-8
A	JP 2001-199777 A(日本碍子株式会社), 2001.07.24, 特許請求の範囲,第5頁段落【0041】-第6頁段落【0048】& WO 2001/053233 A1 & EP 1170270 A1 & US 2002-180117 A1	1-8
A	JP 2003-001029 A(日立金属株式会社), 2003.01.07, 特許請求の範囲,第3頁段落【0017】-第4頁段落【0028】, (ファミリーなレ)	1-8